

第27回 電子部品・材料 EXPO
27th ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO

第3回 パワーデバイス&モジュール EXPO
3rd Power Device & Module Expo

ネプコン ジャパン 2026 NEPCON JAPAN 2026



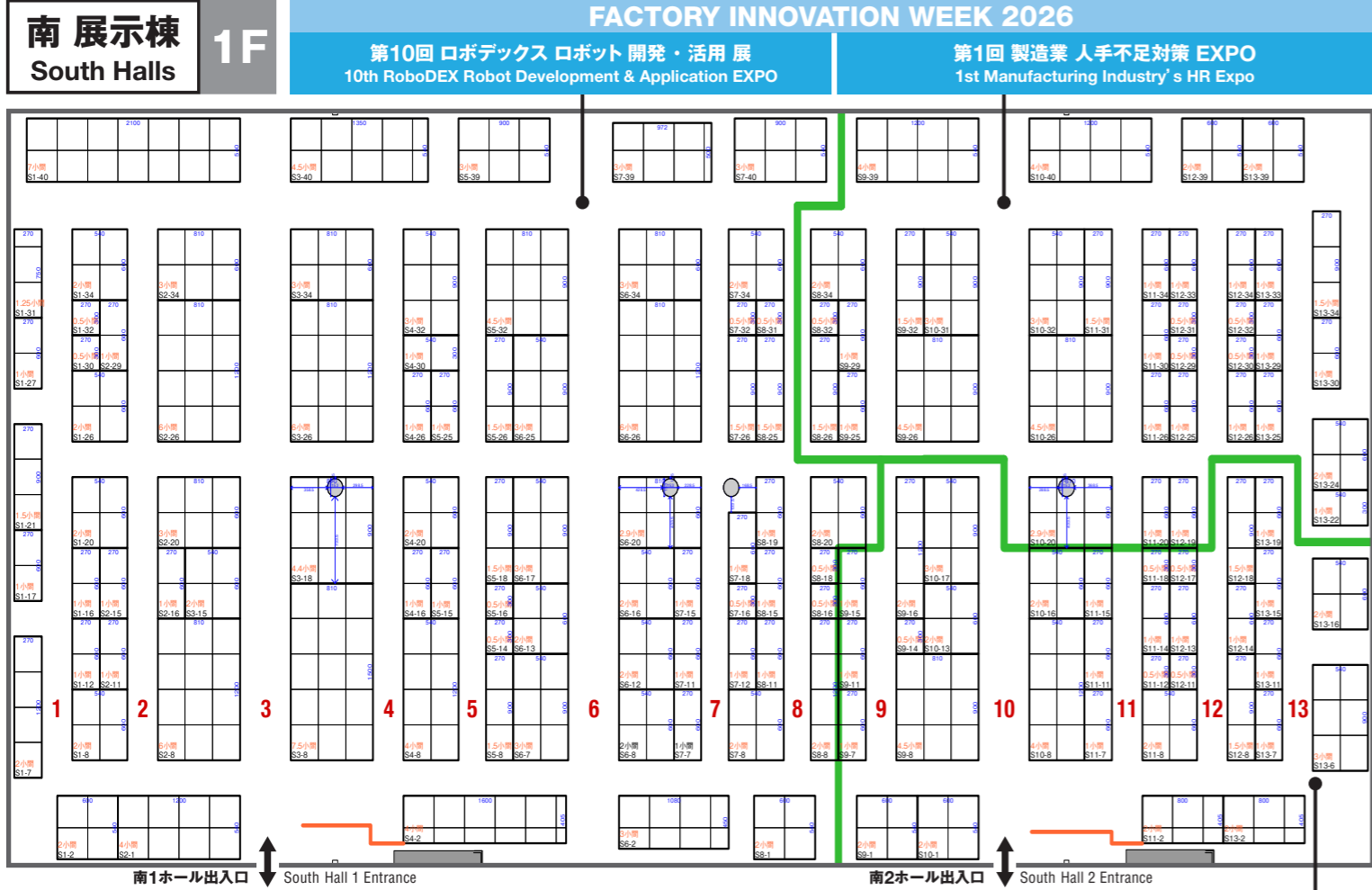
第27回 半導体・センサ パッケージング展
27th IC & SENSOR PACKAGING TECHNOLOGY EXPO

第27回 電子部品・材料 EXPO
27th ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO

第40回 エレクトロテスト ジャパン
40th ELECTROTEST JAPAN

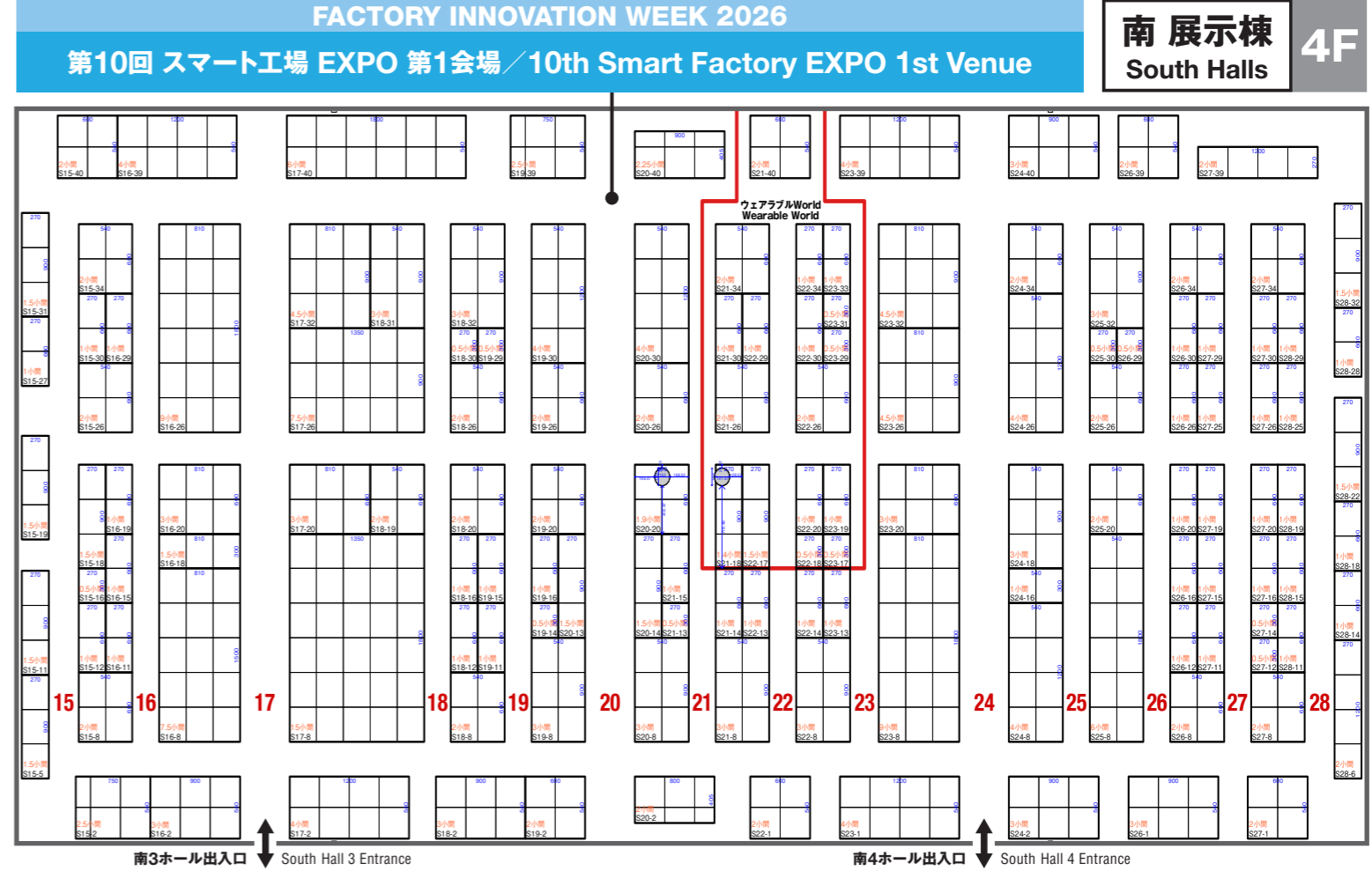
ネプコン ジャパン 2026 NEPCON JAPAN 2026

東展示棟 East Halls



第4回 製造業カーボンニュートラル展 グリーンファクトリー EXPO
4th Green Factory Expo

FACTORY INNOVATION WEEK 2026



西4ホールへの連絡通路
Connecting Aisle West Hall 4



小間位置確認方法

How to confirm your booth location & size

- 1) 貴社の小間番号に該当する位置をご確認ください
Find a booth location corresponding to your booth number

【例】RX ジャパン (株) 2-8
最初の数字は通路No.を表し、その通路に小間番号に該当するブースがございます。(太枠で囲まれています)
The first number represents which aisle your booth is located, and the second number represents a location of your booth on the aisle.

- 2) 横・縦サイズは下記の辺をご確認ください
Check the Length & Width as below.

X: 横サイズ Width
Y: 縦サイズ Length

※展示会同士の境界に壁はありません。全体レイアウトは変更する場合がございます。There are no walls separating exhibitions. The layout and lines of exhibitions are subject to change.
※主催者は様々な都合により、小間図面を変更し、小間を再割当する権利を有しています。よって、お申し込み頂きました場所は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。Show Management reserves the right, in the interests of optimum traffic control and effective exhibit exposure, to change the exhibit space plan and reassign exhibit spaces in relation thereto.
※ [] は会場のサインボードを表しています。 [] indicates signboards of the show venue.
※ [] は柱を表しています。 [] indicates a pillar.
※ "小間" stands for booth(s).